

**杭州格林达电子材料股份有限公司**  
**关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会**  
**召开情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 1:00-2:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），以网络互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，针对公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩和经营情况等与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和指定媒体披露了《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-023）。

现就本次说明会召开情况公告如下：

**一、本次说明会召开情况**

2024 年 5 月 16 日下午 1:00-2:00，公司在上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，公司董事长蒋慧儿女士、总经理方伟华先生、财务总监蒋哲男女士、董事会秘书章琪女士和独立董事吴晖先生出席了本次说明会，就 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并回答投资者普遍关注的相关问题。

**二、本次说明会投资者提出的主要问题和公司答复情况**

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司未来会增加分红次数吗？

回复：尊敬的投资者你好，公司始终重视对投资者的合理投资回报，自上市以来每年现金分红率达到 30%以上，公司将在综合考虑实际经营情况和经营发展规划等因素的前提下，对公司利润分配做出安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力，同时给予股东合理的投资回报。谢谢。

2、请问公司 2023 年半导体业务出现下滑且下滑幅度超过面板显示业务的原因，以及 2024 年半导体业务的现状和展望

回复：尊敬的投资者你好，2023 年，宏观经济形势复杂多变，全球半导体行业经历着严峻的需求挑战，竞争加剧，行业处于整体承压状态，受到的冲击明显，公司相关业务受下游半导体市场需求变化影响较大。2024 年预计下游需求呈现逐步复苏，产业回暖，逐步走出低谷。谢谢。

3、一季度情况如何，同比怎么样？预计 2024 年全年有怎样的目标？

回复：尊敬的投资者你好，公司 2024 年第一季度实现营业收入 17,073.07 万元，比上年同期增加 5.8%；归属于上市公司股东的净利润 3,409.41 万元，比上年同期增加 22.3%。具体详见公司 2024 年第一季度报告。2024 年，公司将在保持核心产品 TMAH 显影液市场优势地位的同时，不断推动 BOE 缓冲氧化蚀刻液和剥离液等新产品在客户端的市场开拓，积极利用下游客户端产线产能调整时机，力推新产品立项，进行产线测试和导入，为实现年内品牌客户量供夯实基础，同时，探索培育新的战略增长点，不断提升产业链供应链韧性和竞争力。谢谢。

4、2024 年一季度毛利率环比有较大幅度下降，请问主要原因是什么，请问公司 2024 年毛利率该如何展望？

回复：尊敬的投资者你好，公司根据下游客户需求及市场变化，灵活调整生产经营策略，确保销售价格体现公司产品质量和技术优势，同时保证一定的毛利率，2023 年公司毛利率全年保持较为稳定健康的状态，预计 2024 年整体毛利率不会有太大波动。谢谢。

感谢各位投资者参加公司的 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，因说明会时间所限，欢迎投资者继续通过电话、邮件、传真、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资

者表示衷心感谢！

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年5月17日